



2024年5月30日

SEMITEC株式会社

2024年3月期 決算説明会資料

本日のご説明内容

【決算概要】

1. 2024年3月期 決算概要
2. 用途別売上高の比較（前年同期比）
3. 地域別（販売先）売上高の比較（前年同期比）
4. 営業利益の主な増減要因（前年同期比）
5. 財政状況（前期末比較）
6. 設備投資額・減価償却費・研究開発費推移（累計期間別）
7. 2025年3月期通期業績予想（5月14日開示）

今後の取り組み ～総合センサメーカーを目指して～

1. 2024年3月期 決算概要

(単位：百万円)

		22.4-3 実績	23.4-3 実績	22.4-3 比較 増減額	22.4-3 比較 増減率	当期計画 比較 計画	当期計画 比較 増減額	当期計画 比較 増減率
売上高	※1	23,232	22,675	▲557	▲2.3%	22,840	▲165	▲0.7%
売上総利益	※2	8,767	8,738	▲29	▲0.3%	8,679	59	0.6%
(売上総利益率)		37.7%	38.5%	—	—	38.0%	—	—
販売管理費	※3	5,089	5,167	78	1.5%	5,449	▲282	▲5.1%
営業利益		3,678	3,571	▲107	▲2.9%	3,230	341	10.5%
(営業利益率)		15.8%	15.7%			14.1%		
経常利益	※4	4,201	3,879	▲322	▲7.6%	3,109	770	24.7%
親会社株主に帰属する 当期純利益	※5	3,157	2,148	▲1,009	▲31.9%	1,720	428	24.8%
USD 期中平均レート		135.48	144.62					
EPS ※6		277.68	191.94					

※1 自動車、医療用途が増加した一方で、他用途が減少したことによるもの

※2 製品ポートフォリオの変化の影響で、利益減少が抑えられたことによるもの

※3 主に研究開発費が増加したことによるもの

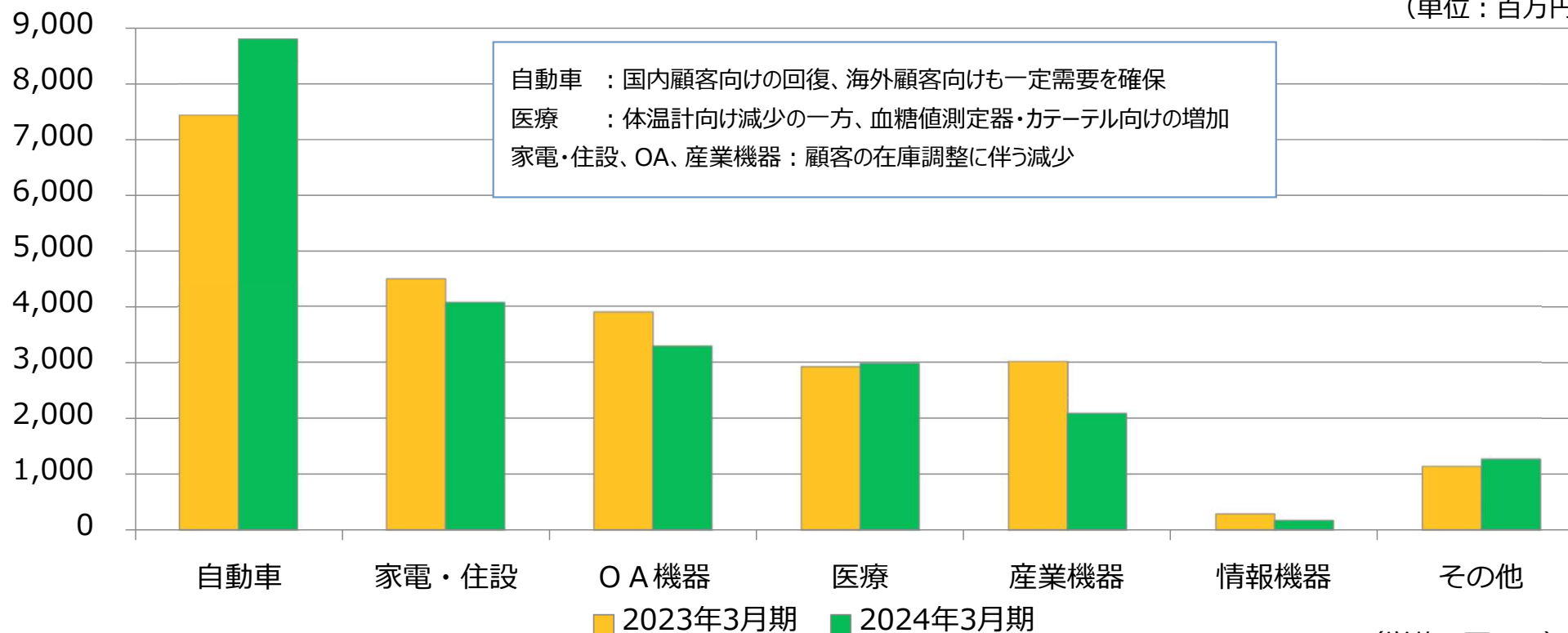
※4 主に前期比、為替差益の計上が減少したことによるもの

※5 特別損失において役員退職慰労金477百万円、減損損失124百万円を計上したことによるもの

※6 2023年4月1日付で株式分割（1：4）を実施。前年同期（22.4-3）についても、期首に株式分割を実施したと仮定して算定

2. 用途別売上高の比較（前年同期比）

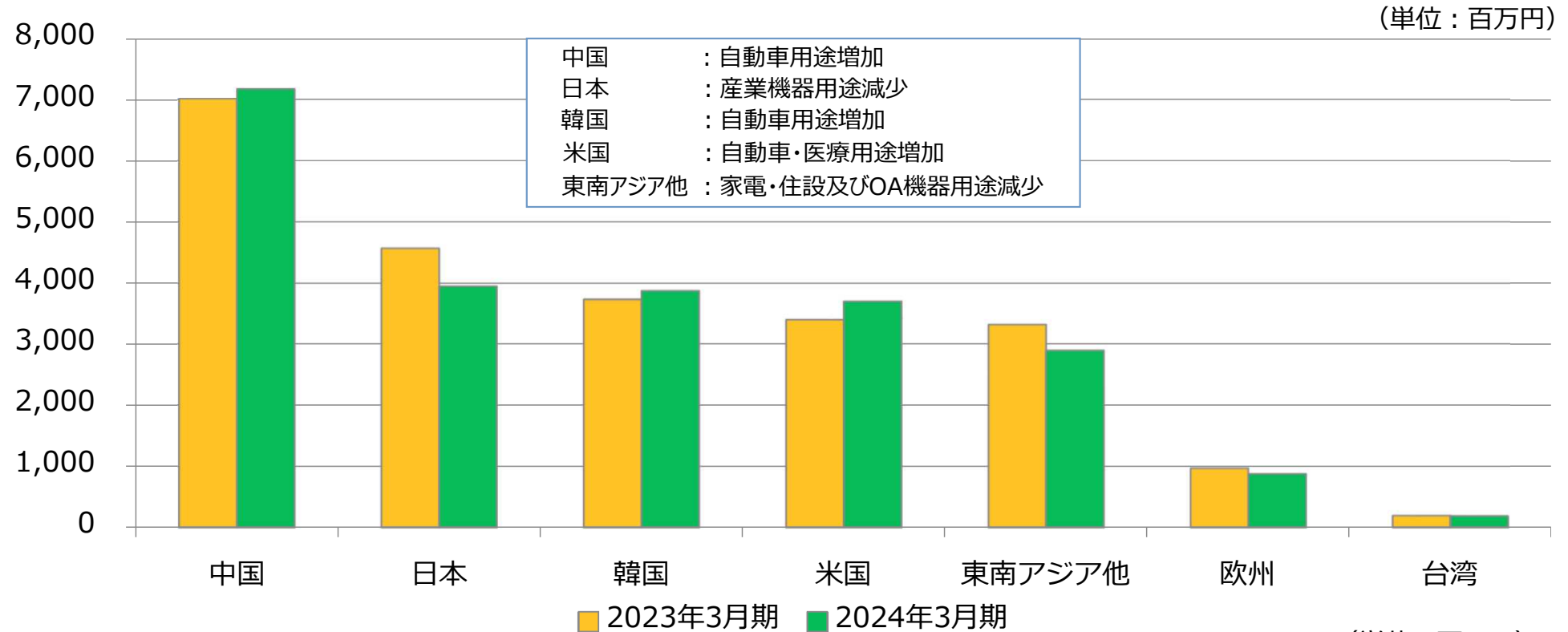
（単位：百万円）



（単位：百万円）

	2023年3月期		2024年3月期		対前期比増減
自動車	7,443	32.0%	8,807	38.8%	1,364
家電・住設	4,510	19.4%	4,071	18.0%	▲439
OA機器	3,905	16.8%	3,289	14.5%	▲616
医療	2,927	12.6%	2,980	13.1%	53
産業機器	3,017	13.0%	2,087	9.2%	▲930
情報機器	290	1.3%	174	0.8%	▲116
その他	1,140	4.9%	1,267	5.6%	127
計	23,232	100.0%	22,675	100.0%	▲557

3. 地域別（販売先）売上高の比較（前年同期比）



（単位：百万円）

	2023年3月期		2024年3月期		対前期比増減
中国	7,017	30.2%	7,175	31.6%	158
日本	4,578	19.7%	3,953	17.4%	▲625
韓国	3,747	16.1%	3,878	17.1%	131
米国	3,401	14.6%	3,707	16.4%	306
東南アジア他	3,321	14.3%	2,894	12.8%	▲427
欧州	971	4.2%	877	3.9%	▲94
台湾	197	0.9%	191	0.8%	▲6
計	23,232	100.0%	22,675	100.0%	▲557

4. 営業利益の主な増減要因（前年同期比）

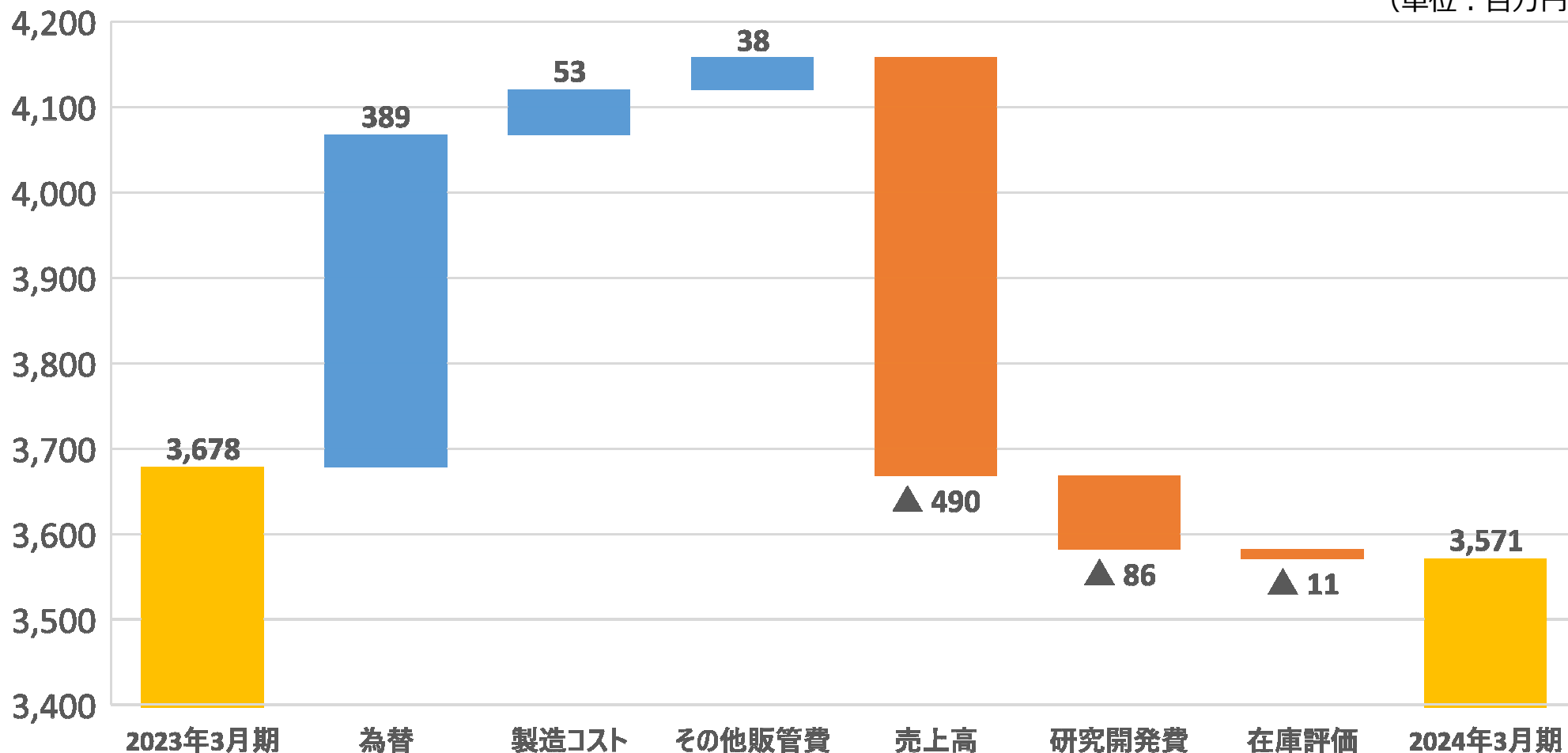
営業利益の増減

▲107百万円

為替恩恵の中、売上高の減少が要因

■ 増加 ■ 減少 ■ 合計

（単位：百万円）



5. 財政状況（前期末比較）

（単位：百万円）

	23.3末	24.3末	増減		23.3末	24.3末	増減
流動資産	19,625	21,575	1,950	流動負債	4,715	3,726	▲989
現預金 ※1	8,703	10,558	1,855	買入債務	1,171	1,194	23
売掛債権	4,946	5,051	105	短期有利子負債 ※2	1,750	920	▲830
棚卸資産	5,182	5,030	▲152	その他	1,793	1,612	▲181
その他	792	934	142	固定負債	2,334	3,128	794
固定資産	6,369	6,676	307	長期有利子負債 ※3	1,377	2,134	757
有形固定資産	5,715	5,999	284	その他	957	993	36
無形固定資産	33	34	1	純資産	18,944	21,396	2,452
投資有価証券	189	208	19	自己資本 ※4	18,944	21,396	2,452
その他	430	434	4	内：為替調整勘定	2,127	3,633	1,506
資産合計	25,994	28,251	2,257	負債・純資産合計	25,994	28,251	2,257
USD 期末日レート	133.54	151.40		自己資本比率	72.8%	75.7%	
現預金 - 有利子負債	5,576	7,504		BPS ※5	1,666.23	1,963.60	

※1 棚卸資産の減少、売上債権の回収による増加（尚、邦貨換算による増加影響655百万円）

※2 短期借入金の返済及び未払法人税等の減少

※3 長期借入金及びリース債務の増加

※4 利益剰余金、為替調整勘定の増加と自己株式取得による減少

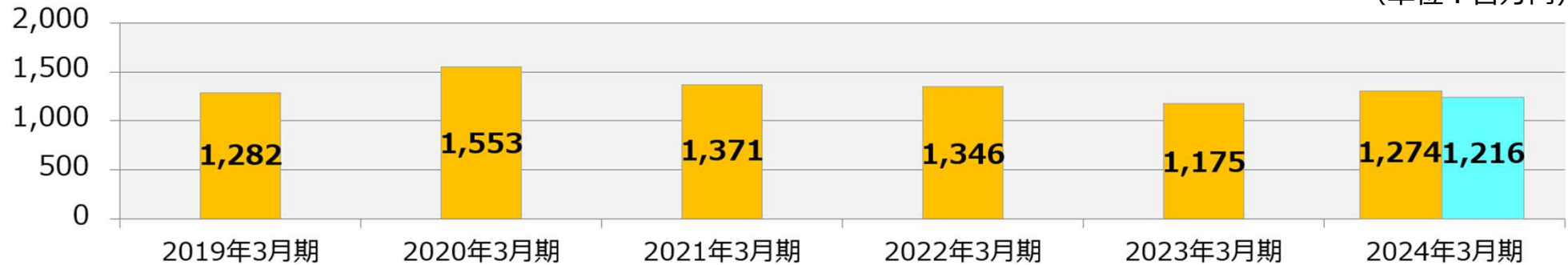
※5 2023年4月1日付で株式分割（1：4）を実施（期首に株式分割を実施したと仮定して算定）

6.設備投資額・減価償却費・研究開発費推移（累計期間別）

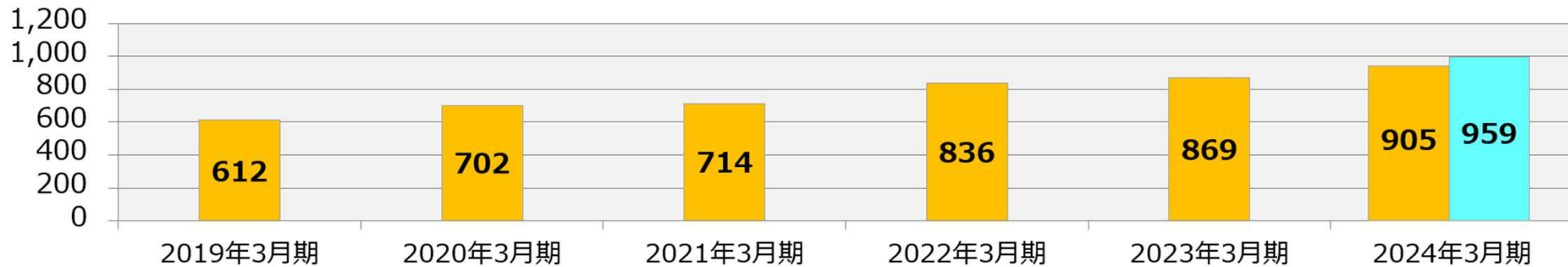
【設備投資】

年間実績 2024年3月期計画

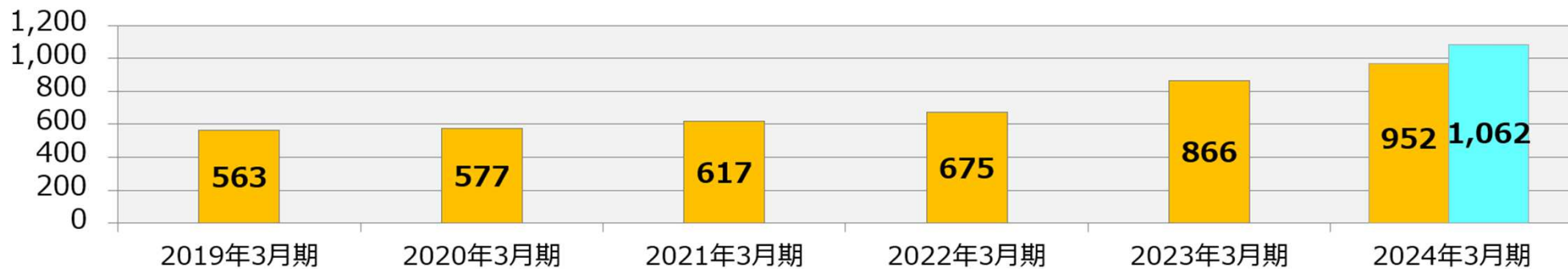
（単位：百万円）



【減価償却費】



【研究開発費】



※ 研究開発費：当期より海外技術センター分を含め集計（前期2023年3月期 遡及集計後）

7.2025年3月期通期業績予想（5月14日開示）

（単位：百万円）

	2024年3月期 （実績）	2025年3月期 （予想）	増減額	増減率
為替レート(US\$)	144.62	145.00	0.38	-
売上高	22,675	24,035	1,360	6.0%
営業利益	3,571	3,750	179	5.0%
経常利益	3,879	3,810	▲69	▲1.7%
当期純利益	2,148	2,635	487	22.6%

設備投資	1,274	2,300	1,026	80.5%
減価償却費	905	1,000	95	10.5%
研究開発費	952	1,100	148	15.5%

- ・売上高：主に自動車・医療用途について、増加計画
- ・営業利益：人件費、研究開発費及び減価償却費等の増加想定されるが、増加計画
- ・経常利益：為替相場を前期と同水準で設定し、為替差益（営業外損益）の計上想定がないため、減少計画
- ・当期利益：前期に比べ大きな特別事項（特別功労金・減損損失）の想定がないため、増加計画

●投資関連：設備投資（薄膜サーミスタセンサ用増産対応）中心に前期より増加計画（減価償却費発生は翌期）

今後の取り組み

～総合センサメーカーを目指して～



SEMITECは、
夢の実現に向け、センサ開発に挑戦し続けます

グローバルに展開する 総合センサメーカー

自動車・医療向けを主に、顧客開拓・拡販をする
世界中のニーズに応えられるよう、現地化を進める
新たな素子を開発し、分野のすそ野を拡げる

中期経営計画： *Vision2026*

2026年度営業利益目標：50億円

事業拡大に向けた積極投資

Vision2026の目標達成、その先の総合センサメーカーへ
向けて積極投資を行う

2024年度から2026年度までに

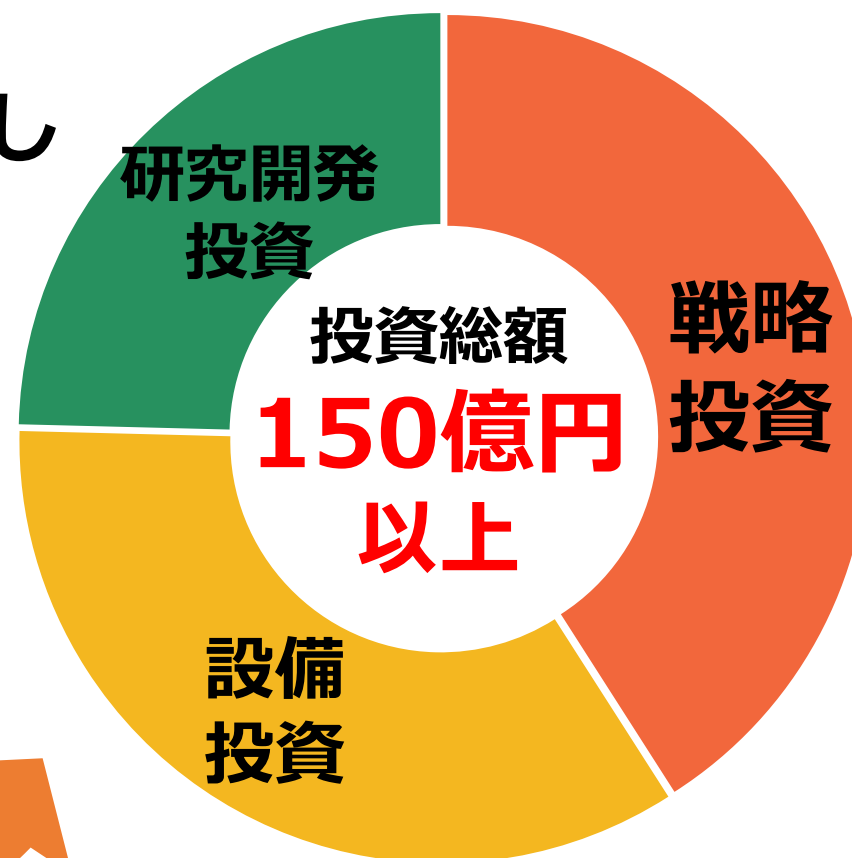
総額 1 5 0 億円以上

の投資を実施

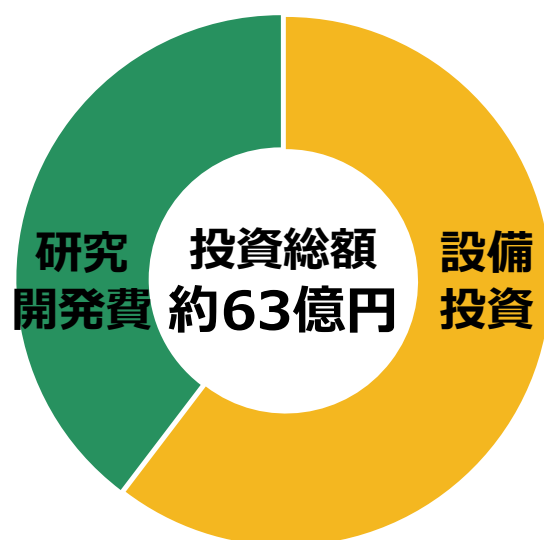
投資総額の規模

2024年度～2026年度見通し

2024年度からの**3年間**は
2021年度～2023年度と比較し
約2.5倍の投資



2021年度～2023年度実績



千葉工場刷新

コア製品の生産は継続
人財育成の教育環境を充実

業務提携・M&A

当社にない技術や知識の獲得
事業拡大に向け幅広い分野を対象

DX化推進

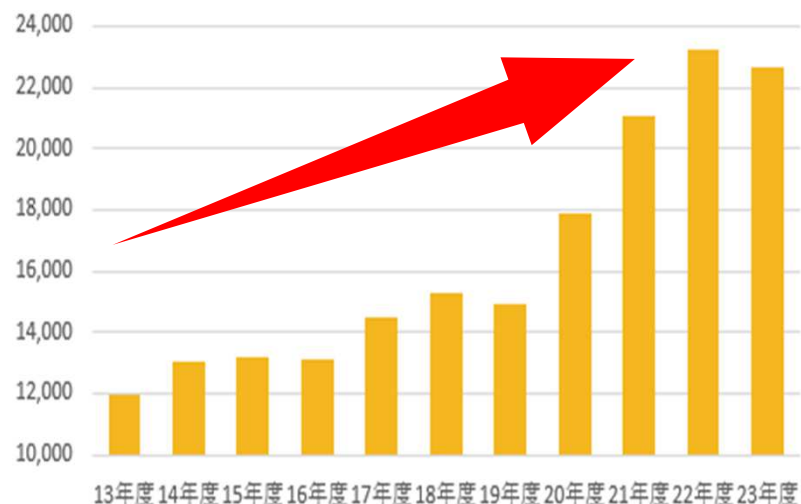
デジタルを活用した生産販売支援の強化
SEMITECグループデータを活用した戦略立案

設備投資の主な内容

新工場の設立
新製品量産ラインの導入
自動化・効率化設備の導入



グループ売上高は10年で約1.7倍へ成長
さらなる需要増加が見込まれる

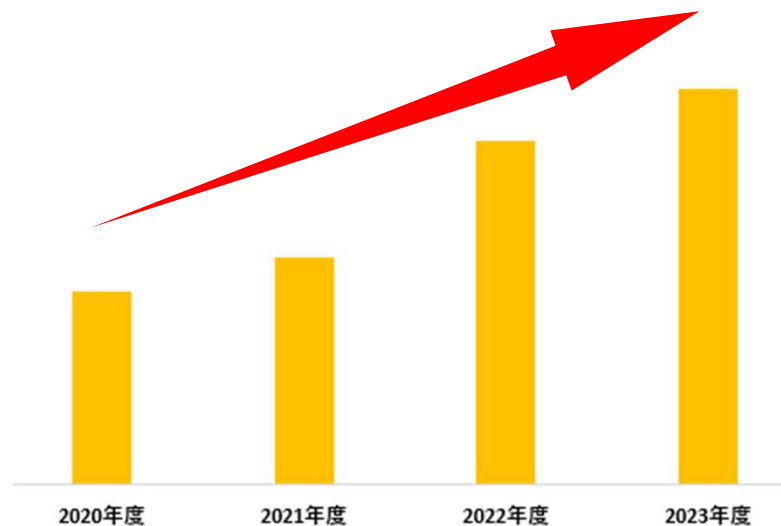


研究開発投資の主な内容

技術・開発人員の採用強化
開発用の最新設備導入
産官学の連携強化



研究開発費は3年で約1.5倍にUP
投資額をさらに増額



最新設備を導入
開発スピードをUP

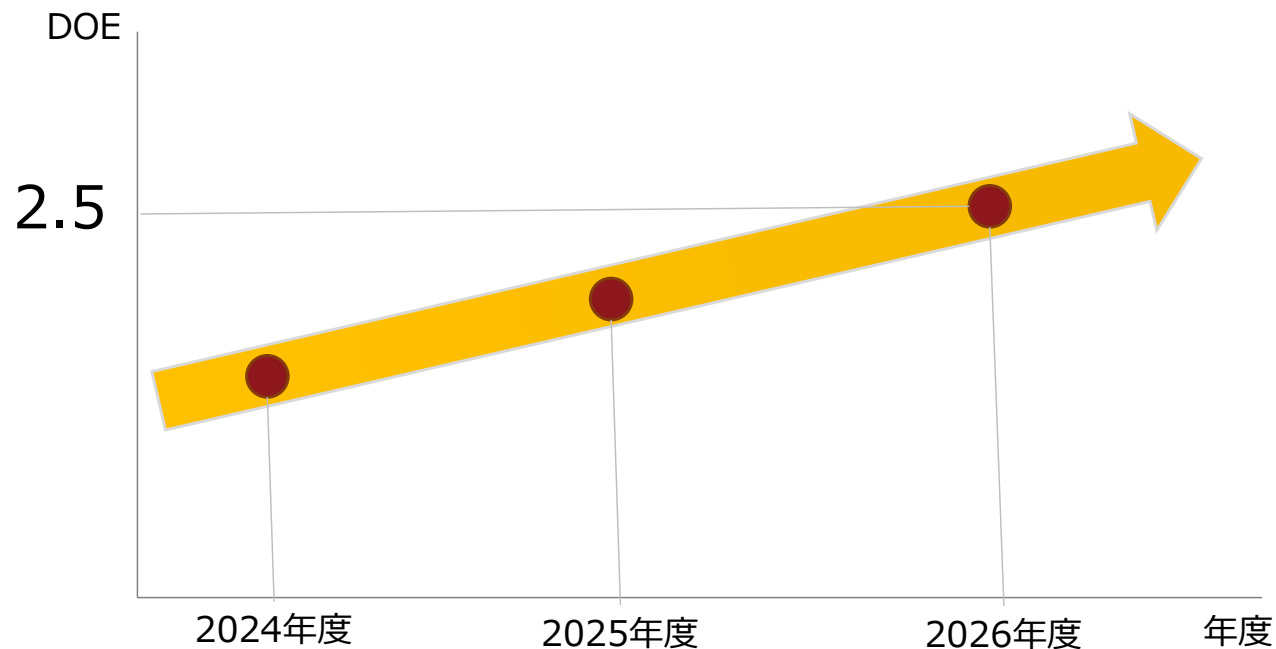


配当方針

配当の基本方針 継続的かつ安定的な配当を行う

中期経営計画Vision2026の最終年度(2027年3月期)の定量目標

株主資本配当率(DOE) 2.5%



事業拡大へ向けた投資（戦略投資、設備投資、研究開発投資）
連結配当性向（20%程度）など考慮

< お問い合わせ先 >

SEMITEC株式会社

管理本部 グローバル経営企画部 グローバル経理課

TEL : 03-3621-2713 FAX : 03-5611-2165

E-mail:ir@mail.semitec.co.jp

- 本資料につきましては、お客様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。
- 本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。また、将来における当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。
- また、業界等に関する記述につきましても、信頼できるとされる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
- 本資料は、お客様がいかなる目的にご利用される場合においても、お客様ご自身のご判断と責任において、ご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任は負いません。